DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

9669329

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 3012637 A2 910121 <No. of Patents: 002>

MANUFACTURE OF IMAGE DISPLAY DEVICE (English)

Patent Assignee: MATSUSHITA ELECTRONICS CORP

Author (Inventor): HAYASHI SHINICHIRO; SENDA KOJI; YAMAMOTO ATSUYA;

FUJII EIJI; EMOTO FUMIAKI

IPC: *G02F-001/136; G02F-001/13; G09F-009/30; H01L-027/12; H01L-029/784

Derwent WPI Acc No: C 91-062794 JAPIO Reference No: 150127P000097 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 3012637 A2 910121 JP 89146688 A 890612 (BASIC)

JP 2607147 B2 970507 JP 89146688 A 890612

Priority Data (No,Kind,Date): JP 89146688 A 890612

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03349737 **Image available**

MANUFACTURE OF IMAGE DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

03-012637 [JP 3012637 A]

PUBLISHED:

January 21, 1991 (19910121)

INVENTOR(s): HAYASHI SHINICHIRO

SENDA KOJI

YAMAMOTO ATSUYA

FUJII EIJI

EMOTO FUMIAKI

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRON CORP [000584] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

01-146688 [JP 89146688]

FILED:

June 12, 1989 (19890612)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/136; G02F-001/13; G09F-009/30; H01L-027/12;

H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.9 (COMMUNICATION

-- Other)

JAPIO KEYWORD:R004 (PLASMA); R011 (LIQUID CRYSTALS); R119 (CHEMISTRY --

Heat Resistant Resins)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1185, Vol. 15, No. 127, Pg. 97, March

27, 1991 (19910327)

ABSTRACT

PURPOSE: To prevent the display quality from degrading by forming a picture element electrode which conducts to a contact film, and wiring the picture element part and a vertical scanning circuit by a gate signal line and wiring the picture element part and a horizontal scanning circuit by a source signal line.

CONSTITUTION: A source contact 18 is formed on the source area 15 of the thin film transistor(TFT) of the picture element part, a drain contact 19 is formed of Al or AlSi alloy on the drain area 16, and a contact film is formed of Cr, Ni, or Ni-Cr alloy thereupon. Then the picture element electrode 23 which conducts to the contact film is formed, the picture element part and vertical scanning circuit are wired by the gate signal line 14, and the picture element part and horizontal scanning circuit are wired by the source signal line 20. Consequently, such a degradation in the display quality that part of the picture element part does not operate owing to the deficient transmission of a drain signal to the picture element electrode 23 is eliminated.

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

② 公開特許公報(A)

平3-12637

@Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号
G 02 F 1/136	5 0 0	9018-2H
1/13	1 0 1	8806-2H
G 09 F 9/30	3 3 8	8621-5C
H 01 L 27/12	A	7514-5F
29/784		

@公開 平成3年(1991)1月21日

311 A 9056-5F H 01 L 29/78 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

60発明の名称 画像表示装置の製造方法

> 頭 平1-146688 ②特

願 平1(1989)6月12日 四出

郎 慎 @発 明 者 林 司 @発 明 者 千 田 耕 @発 明 本 敦 也 個発 明 藤 井 英 治 文 @発 明 本 昭 包出 願 松下電子工業株式会社 人 四代 理 弁理士 星野 恒司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

ЯB

- 1. 発明の名称 画像表示装置の野滑方法、
- 2. 特許請求の範囲

石英基板上にマトリックス状に配列された薄膜 トランジスタを有する画素部と、該画素部の駆動 用の垂直走査回路と水平走査回路とを有する画像 表示装配の製造方法において、前記画素部におけ る薄閥トランジスタのソース領域上にソース・コ ンタクトを形成する工程と、前記薄膜トランジス タのドレイン領域上にドレイン・コンタクトを形 成する工程と、該ドレイン・コンタクトの上にコ ンタクト膜を形成する工程と、放コンタクト膜と 導通を持つ画業電極を形成する工程と、前記画業 部と前記垂直走査回路とをゲート信号線で配線す る工程と、前記函素部と前記水平走査回路とをソ ース信号線で配線する工程とを含むことを特徴と する両像表示装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

本発明は、液晶を用いた画像表示装置の製造方 法に関するものである。

(従来の技術)

近年、液晶を用いた画像表示装置は軽量、薄型、 低消費電力等の特徴を有するフラットパネル・デ ィスプレイとして、CRT(Cathode-Ray-Tube)で は対応できない分野、例えば、可搬型計測機器の 画像表示装置に用いられる等、非常に注目を集め

以下、図面を参照しながら、上述したような従 来の画像表示装置の製造方法について説明する。

第4回は従来の顧復表示装置の構成図を示し、 第5回は第4回の函素部の一部断面図を示すもの である.

第4回、第5回において、40は石英基板、41は ゲート酸化膜、42はゲート電極、43はゲート信号 線、44はソース領域、45はドレイン領域、46は層 間絶象膜、47はソース・コンタクト、48はソース 信号線、49はポンディング・パッド、50は画素電 極、51は保護膜、52は液晶配向膜、53は共通電極、

特司平3-12637(2)

54は上脳ガラス板、55は被晶、56は調素部、57は 低温速度関係、58は水平速度関係である。

第5間に示すように、まず、石英基板40上に、 ポリシリコン膜を形成し、フォトレジストをマス クとして、プラズマエッチングによりトランジス タ低域を形成する。

次に、チャネル領域を形成するために、熱酸化シリコン層を形成した上に、ポリシリコン層を形成した上に、ポリシリコン層を形成し、フォトレジストをマスクとして、プラズマエッチングによりポリシリコンによる。ゲート電 極42と第4個に示すゲート信号線43を形成する。

この後、ウェットエッチングによりチャネル領 域以外の無限化シリコン層を除去し、ゲート酸化 膜41を形成する。

そして、フォトレジストをマスクとして、トランジスタ領域上に、P*またはAm*をイオン在入し、
n*領域であるソース領域44とドレイン領域45と
を形成する。

この後、ソース・コンタクト用窓とドレイン・ コンタクト用窓とを有する層間組織膜46を、兼化

しかしながら上記のような構成では、ドレイン 銀域45を形成するポリンリコンと I T O の面 謝電 値50とのコンタクト抵抗が高く、また、液晶工工人 において液晶配向膜52のラピングや液晶55の注入 等を行なう腺の熱処理により、さらに、コンタク ト抵抗が高くなり、その場合、ドレイン 個 号が順 盤150に十分に伝達されにくくなり、その結果 として、面 謝部56の一部が動作しなくなり、表示 品質が駆くなるという欠点を有していた。

本発明は上記欠点に個か、ドレイン信号が画楽 電板50に十分に伝達されない場合に起こる画楽部 56の一部が動作しない等の表示品質の低下を阻止 し、信頼性の高い画像表示装置の製造方法を提供 することを目的とするものである。

(職題を解決するための手波)

本発明は、上記器風を解決するために、石英雄 板上にマトリックス状に配列された辞頭トランジ スタを有する調楽部と、鉄面楽部の駆動用の重直 走変回路と水平走室回路とを有する調像表示装置 の製造方法において、貧品質素部における資品符 シリコン(Non-doped silicate glass: 以下、NSGと記す。)により形成し、A&-Si合金族によるソース信号線4&と第4 関に示すポンディング・パッド48とを形成する。

そして、酸化インジウム銀(Indium Tim oxide: 以下、ITOと記す。)等による資源電振50を形成し、変化シリコンによる保護路51を形成する。

以上のようにして、第4回に示すような、関条 夢56が形成されると同時に、上記のCMOS (Complementary mental oxide semiconductor: 以下、CMOSと記す。)プロセスにより、垂直 走査西路57と水平走査回路58とが形成される。

この後、被暴工程において。第4回に示す資素 部56上に、被暴犯與膜52を形成し、ラビングを行 なった後、液晶55を住入し、石英基板40と対向す るように、共通電極53が形成された液晶対止用の 上面ガラス板54を接着剤により接着し、液晶の対 止を行ない、液晶を用いた質量表示装置が製造さ れる。

(発明が解決しようとする課題)

取トランジスタのソース領域上にソース・コンタクトを形成する工程と、貧記薄膜トランジスタのドレイン領域上にAffまたはAff-Si合金で形成されているドレイン・コンタクトを形成する工程と、該ドレイン・コンタクト上にCrあるいはNiあるいはNi-Cr合金で形成されるコンタクト競を形成する工程と、該コンタクト競と第五を持つ両者を形成する工程と、貧配両者部と前記を設定と、前記両者部と前記水平を変回路とをソース信号線で配線する工程とを含むことにより製造される。

(作用)

本発明は上記製造方法によって、ポリシリコンとA&A あるいはA&-Si合金のコンタクト抵抗は低く、また、A&A あるいはA&-Si合金とCrあるいはNiあるいはNi-Cr合金のコンタクト抵抗も低く、さらに、CrあるいはNiあるいはNi-Cr合金とITOとのコンタクト抵抗も低いので、ドレイン領域を形成するポリシリコンとITOとのコンタクト抵抗が十分低くできる。

特開平3-12637(3)

なおかつ、CrあるいはNiあるいはNi-Cr合金による酸化されにくいコンタクト膜を用いることにより、函素電極として、例えば、IT〇等の酸化膜を用いるために、酸化膜の作成時にドレイン・コンタクトのAQあるいはAQ-Si合金が酸化され、コンタクト抵抗が高くなることを防止することができる。

その結果、ドレイン信号が画素電優に十分に伝達されないために起こる画素部の一部が動作しない等の表示品質の低下を阻止し、歩留まりが高く、信頼性の高い画像表示装置が製造できる。

(実施例)

以下本発明の一実施例について、図面を参照しながら説明する。

第1図は本発明の一実施例における函像表示装置の回路構成図を示し、第2図は第1図の画素部の一部平面図、第3図は第2図のE-Fにおける断面の製造工程を示す図である。

第1図、第2図、第3図において、10は石英基板、11はトランジスタ領域、12はゲート酸化膜、

そして、第3図(d)に示すように、フォトレジストをマスクとしてトランジスタ領域上に P°またはAs°をイオン注入し、n°領域であるソース領域15とドレイン領域16とを形成する。

この後、第3図(e)に示すように、石英碁板10 上に、常圧CVD法により厚さ1μm程度のNSG 層を形成し、フォトレジストをマスクとして、エッチングにより、ソース・コンタクト用窓18Vとドレイン・コンタクト用窓19Vとを有する層間絶 練膜17を形成する。

次に、第3図(f)に示すように、石英基板上に、 DCバイアス・スパッタ法により厚さ 1 μm程度の A d あるいは A d - S1合金膜を形成し、フォトレジス トをマスクとしたエッチングにより、上配コンタ クト窓18 V と19 V に夫々ソース・コンタクト18とド レイン・コンタクト19を形成すると同時に、第2 図に示すソース信号線20と第1図に示すポンディ 13はゲート電極、14はゲート信号線、15はソース 領域、16はドレイン領域、17は層間絶縁膜、18は ソース・コンタクト、19はドレイン・コンタクト、 20はソース信号線、21はボンディング・パッド、 22はコンタクト膜、23は國素電極、24は保護膜、 25は被品配向膜、26は共通電極、27は上面ガラス 板、28は液晶、29は函素部、30は垂直走査回路、 31は水平走査回路である。

まず、製造方法の工程は第3図(a)に示すよう
に、石英基板10上に減圧CVD法により厚さ0.2
μα程度のポリシリコン層を形成し、フォトレジストをマスクとして、プラズマエッチングによりト
ランジスタ領域11を形成する。

次に第3図(b)に示すように、チャネル領域を 形成するために、熱酸化による厚さ0.1μm程度の 酸化シリコン層を形成した上に、減圧CVD法に より厚さ0.3μm程度のポリシリコン層を形成し、 フォトレジストをマスクとして、プラズマエッチ ングによりポリシリコンによるゲート電極13と第 2図に示すゲート信号線14とを形成する。

ング・パッド21とを形成する。

そして、第3図(h)に示すように、画素電極23として、例えば、IT〇等の酸化膜を用いるために、第3図(g)に示すように酸化膜の作成時にドレイン・コンタクト19のAQあるいはAQ-Si合金が酸化されないように、ドレイン・コンタクト19を優うように酸化されにくい金属、すなわち、CrあるいはNiあるいはCr-Ni合金膜を、高周波マグネトロンスパッタ法により、350°程度の成長温度で厚さ0.2μm程度形成した後、フォトレジストをマスクとしてウェットエッチングにより、コンタクト膜22を形成する。

そして、第3図(h)に示すように、高周波マグネトロンスパッタ法により厚さ0.1μα程度のIT 〇酸を形成した後、フォトレジストをマスクとしてウェットエッチングにより、西素電極23を形成する。

そして、第3回(i)に示すように、プラズマC VD法により厚さ0.2μm 程度の窒化シリコンによる保護膜24を形成する。

特閒平3-12637(4)

以上の各製造工程を経て、第1億に示すように、 資素部29が形成されると同時に、上記のCMOS プロセスにより、無度走査回路30と水平走査目路 31とが悪成される。

この後、第3回(j)に示すように、被品工程により、第1回に示す資素部29上に、ポリイミドにより被品配向底25を形成し、ラピングを行なった後、被品28を注入し、石英基板10と対向するように、共通電極28が形成された被品対止用の上面ガラス板27を接着剤により接着し、液品の対止を行ない、液品を用いた資金表示装置が製造される。

なおかつ、CrあるいはNiあるいはNi-Cr合金による敵化されにくいコンタクト競を用いることにより、資素電板として、ITO等の酸化底を用いるために、酸化質の作成時にドレイン・コンタクトのAtaあるいはAt-Si合金が酸化され、コンタクト抵抗が高くなることを助止することができる。

その結果、ドレイン信号が顕著電極に十分に伝

なお、本実施例では走返日路を石英基板上に形成しているが、走産回路をハイブリット構成した 関係表示装置でもよい。

また、本実施例ではTFTとして、P*やメa*を イオン注入した n 型トランジスタを用いたが、 B*をイオン注入した p 型トランジスタでもよい。 すなわち、資素部や最直走査回路や水平走査回 路やTFTの構成に対して特別に限定されたもの

(発明の効果)

ではない.

以上説明したように本発明は、石英基板上にマトリックス状に配列された神臓トランジスタを有する両条部と、放画楽部の影響用の重直を登回路と水平走査回路を有する関係表示装置の製造方法において、前記両楽部の神臓トランジスタのソース領域上にソース・コンタクトを形成する工程と、放記ドレイン・コンタクト上にCrあるいはNiあるいはNi-Cr合金で

速されないために超こる画楽部の一部が動作しない等の表示品質の低下を阻止し、 歩倒 まりが高く、信報性の高い画像表示装置が製造でき、 その実用 的効果は大なるものがある。

4. 関面の簡単な説明

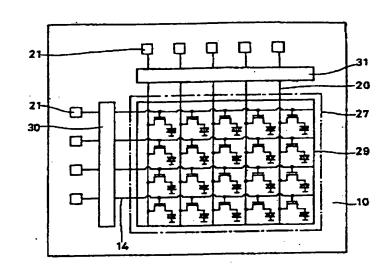
第1回は本発明の一実施例における関係表示を関いる。第2回は本発明の一実施例における関係表示を関いる。第3回条表示を関いて表現の一定を対して、第4回の表示を関して、第4回は従来の関係を表示を関いる。第5回は従来の関係を表示を関いる。

10…石英基板、 11…トランジスタ領域、 12…ゲート酸化類、 13…ゲート電極。 14…ゲート信号線、 15…ソース領域、 16…ドレイン領域、 17…層回絶線膜、 18…ソース・コンタクト、 19…ドレイ ン・コンタクト、 20…ソース信号線、 21…ポンディング・パッド、 22…コン タクト館、 23…質測電板、 24…保護

特閒平3-12637 (5)

检下量子工業株式会社 特許出版人

第1 図



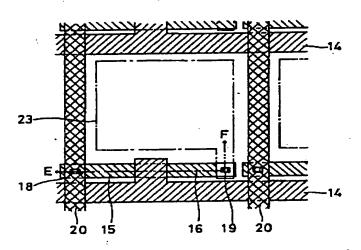
10-石英基权 14ーケート信号機 27--上面ガラス核 29-基余部

20-ソース信号線

30-金運走全面路

31-水平定量四路 21ーポンデイング・バッド

第2図



14--ゲート格号株

15ーソース領域

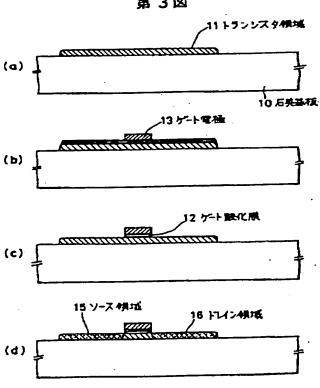
16ードレイン領域

18-- ソース・コンタクト

19ードレイン・コンタクト 20-ソース信号線

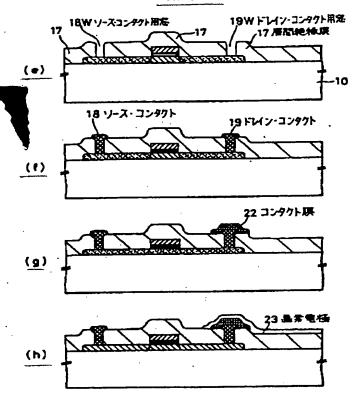
23-- 西肃电極

第3図

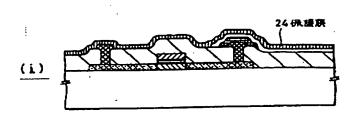


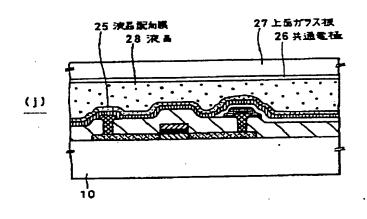
特別平3-12637 (6)

第3図

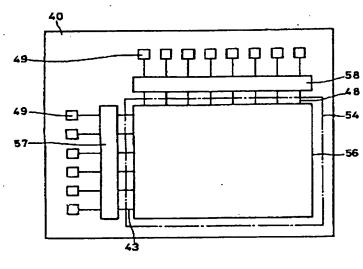


第 3 図





第4図



- 40-尼天基板 43--ケート信号板 (a--) - 7 は景像
- 48--ソース信号級 49--ポンデイング・パッド
- 54一上面ガラス板
- 56-- 五余谷
- 57-- 全直定量回路
- 58-水平定量到路

第5図

